

2007年度 中間決算説明会

2007年11月20日
日本電子材料株式会社
代表取締役社長 坂根英生

将来の見通しに関する記述についての注意

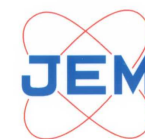
本資料で記述されている業績予想および将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来の見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

会社/製品紹介

現状と展望

- ・ '07年度中間期のポイント
- ・ 重点戦略
- ・ '07年度通期見込

会社概要



会社名 日本電子材料株式会社
JAPAN **E**LECTRONIC **M**ATERIALS
CORPORATION

設立 1960年4月

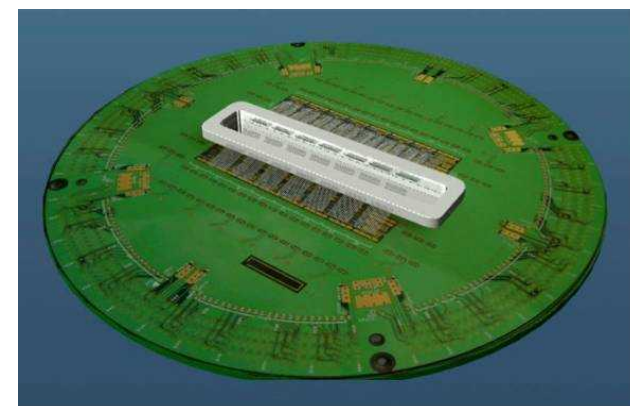
資本金 9億8千万円

上場 東証1部 (証券コード6855)

子会社等 国内2 海外7

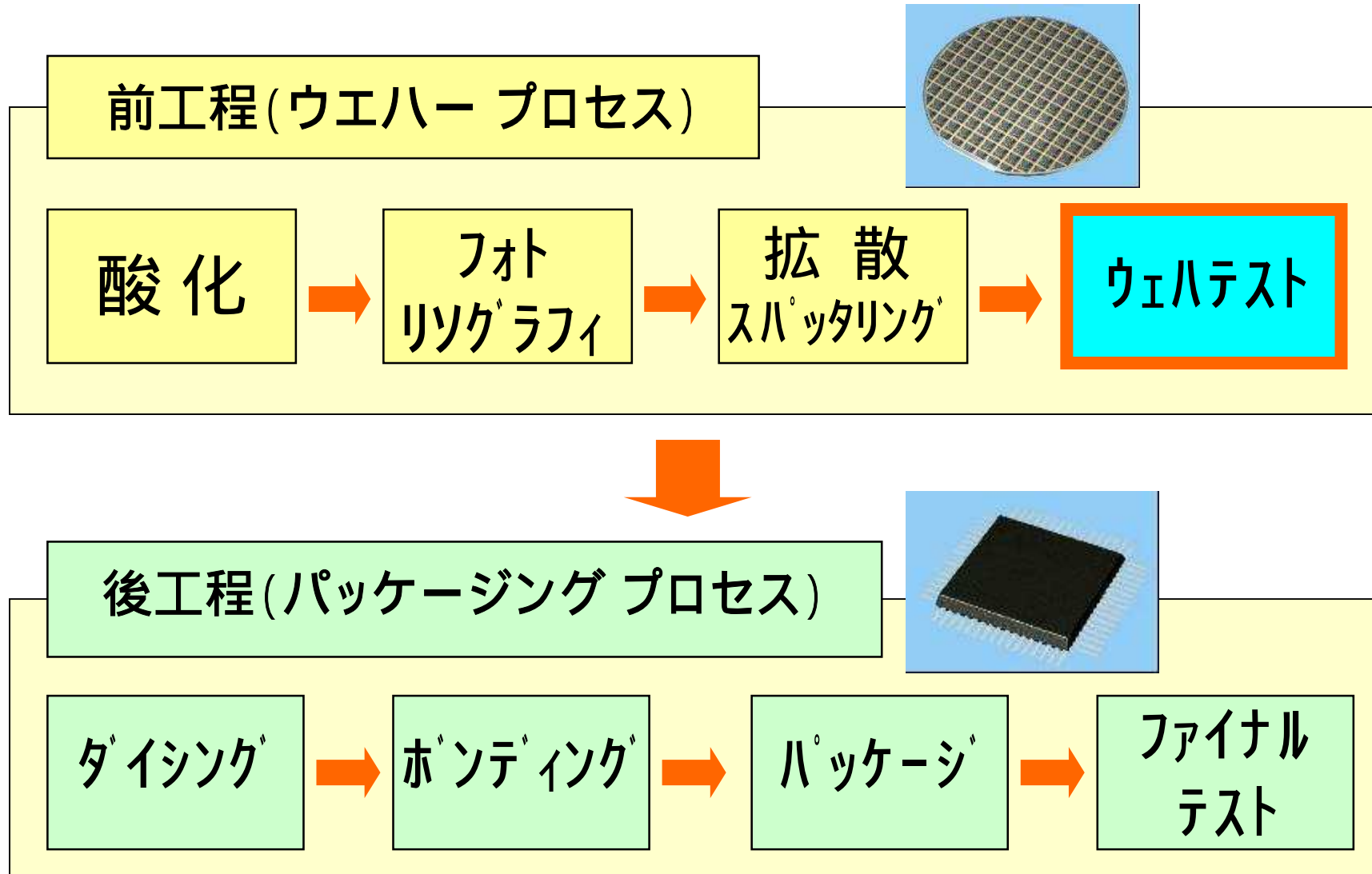
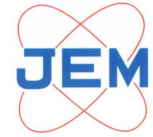
従業員 約1,200名

事業内容 半導体検査用部品(プローブカード)

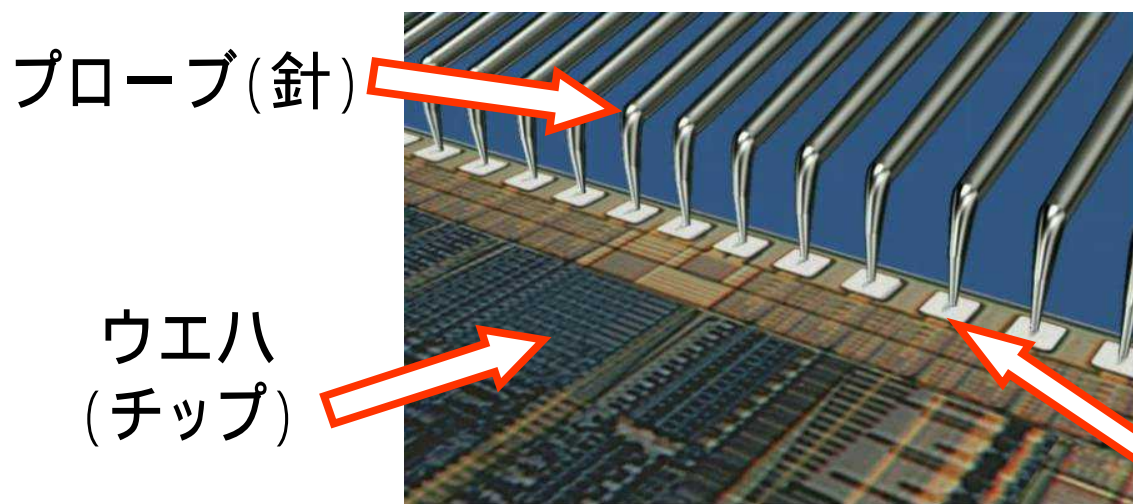
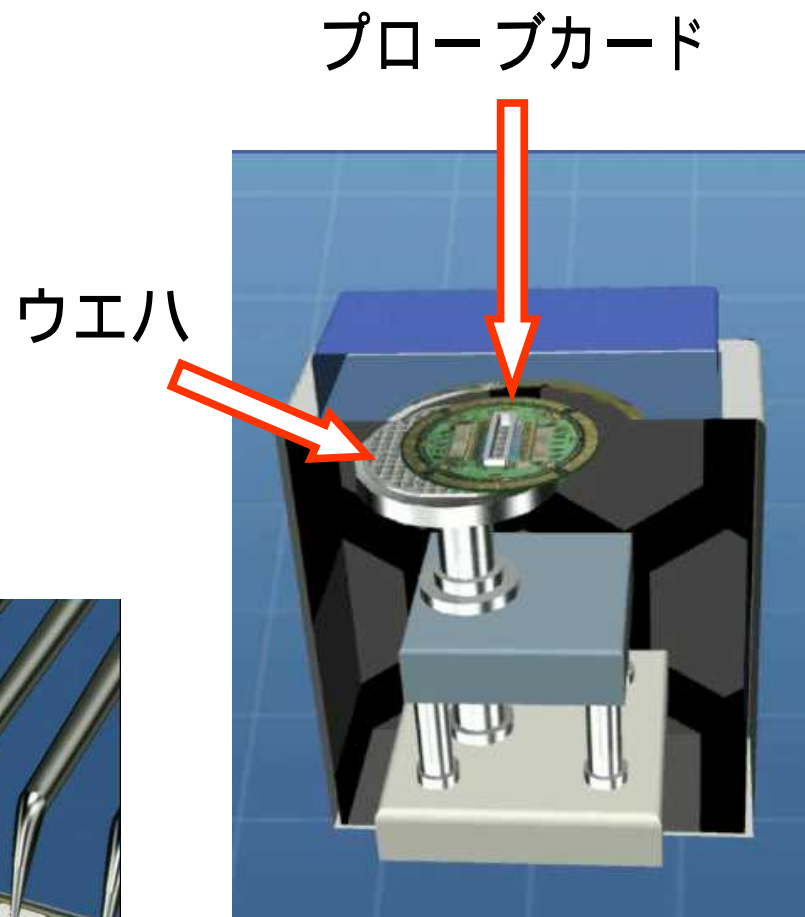
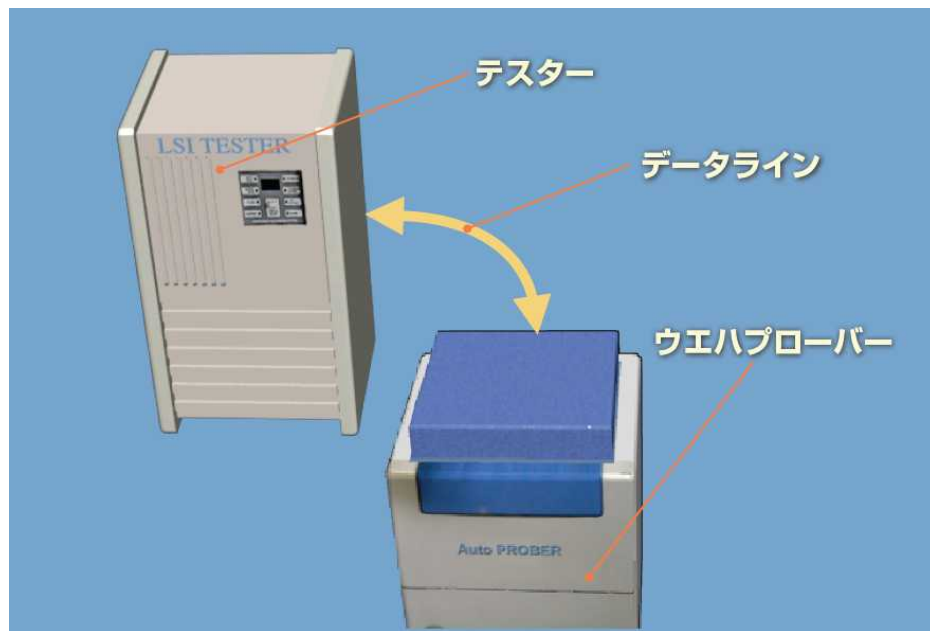
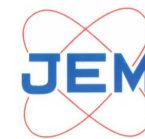


Your Probing Partner

半導体の製造工程

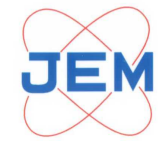


ウエハテスト工程



ボンディングパッド(電極)₅

国内拠点



本社、本社工場(含電子) 本社営業・海外営業

東北営業

熊本工場 熊本・韓国営業

東京営業

ジェム静岡 静岡営業

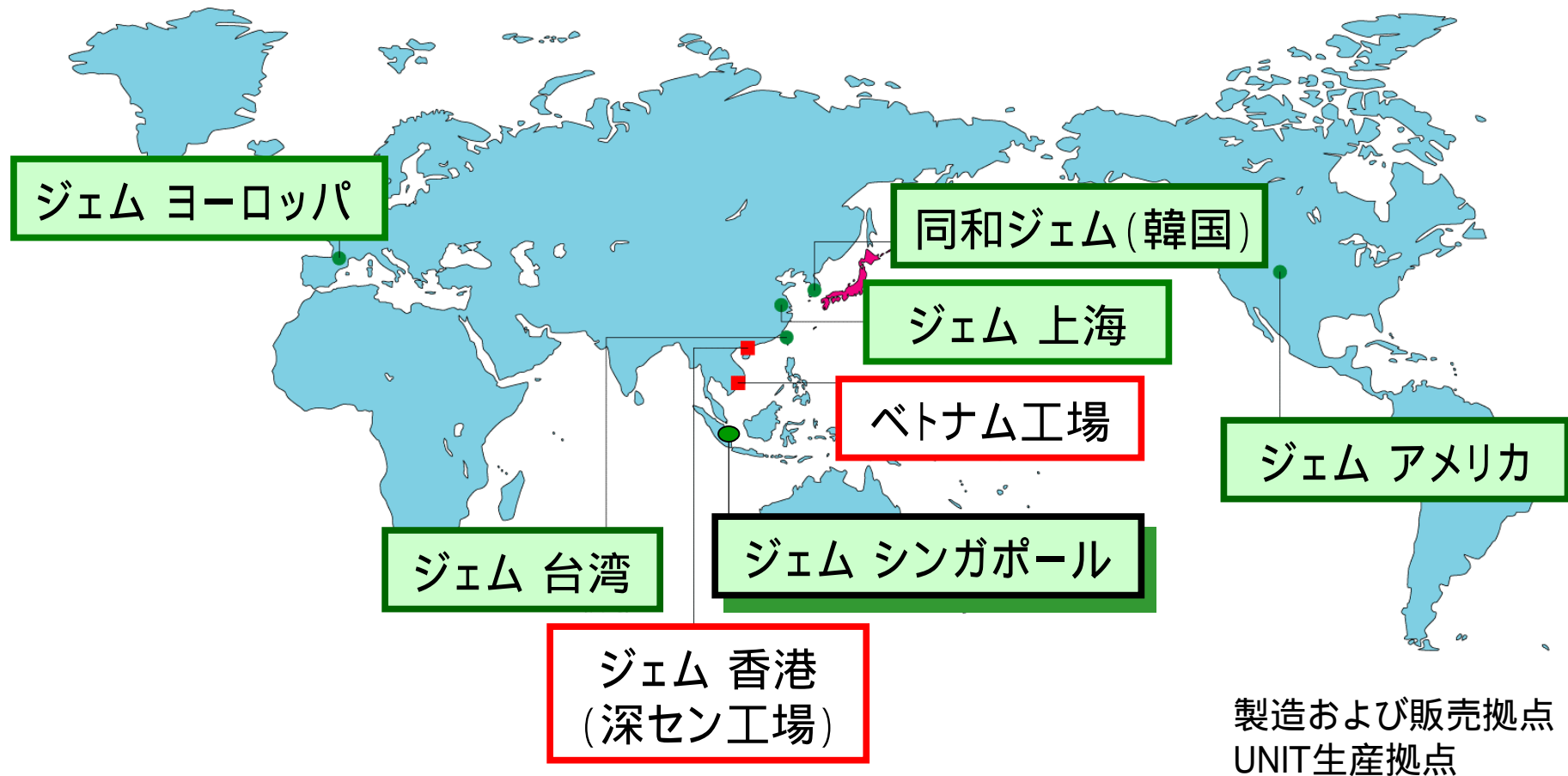
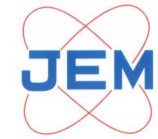


ジェム
ファインテック

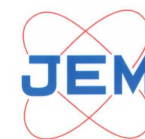


Your Probing Partner

海外拠点

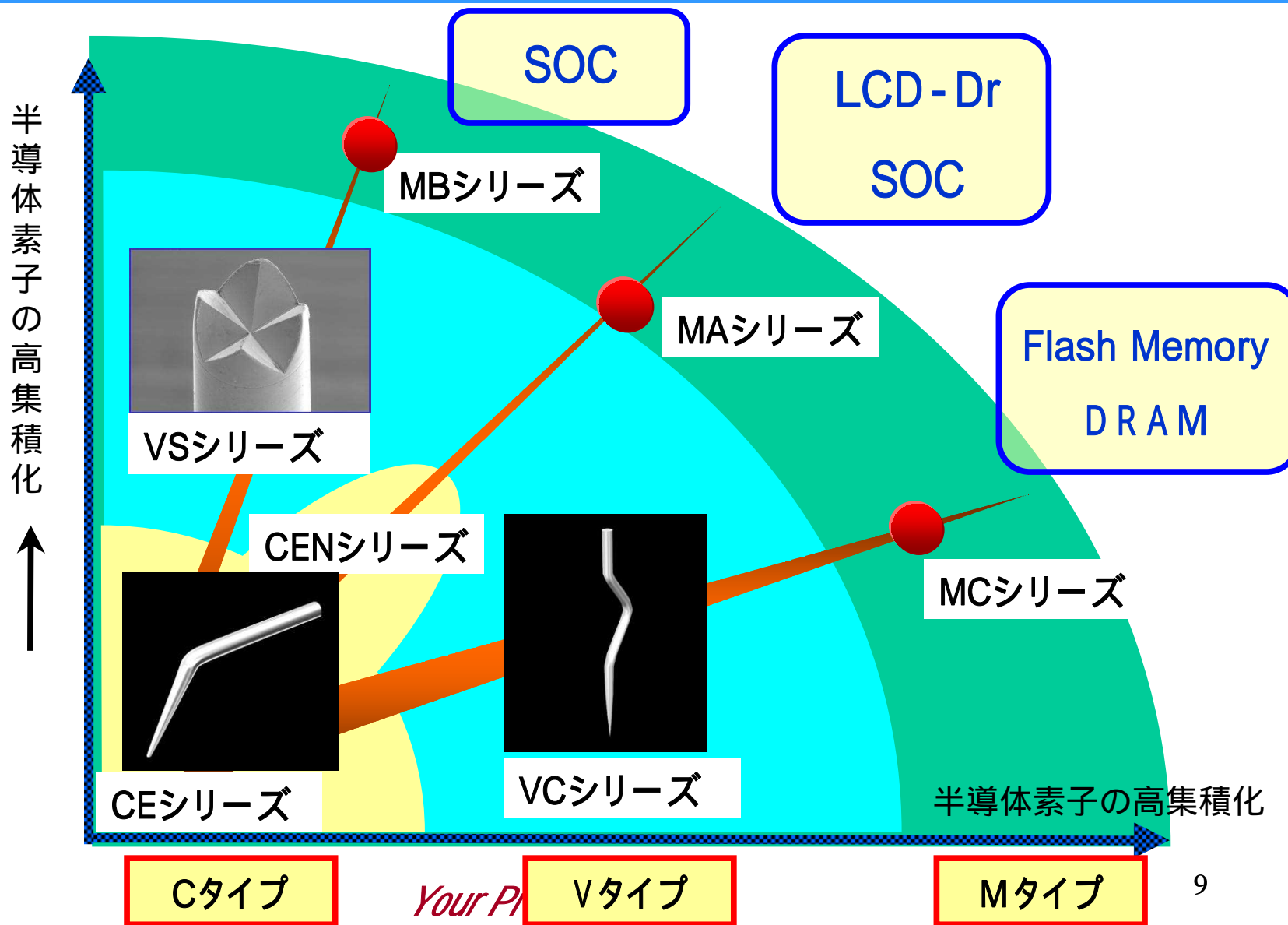
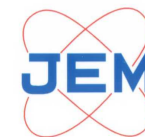


生産体制

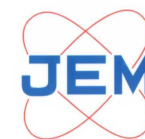


生産拠点	主な製品	主要支援工場
熊本工場	Memory 向け 100%	深セン工場 (JEM香港)
	Logic (システムLSI他) 向け 40%	
本社工場	Logic (LCD-Dr.他) 向け 40%	ベトナム工場
ジェム静岡	Logic(マイコン他) 向け 20%	ジェムファインテック (Mタイプ)

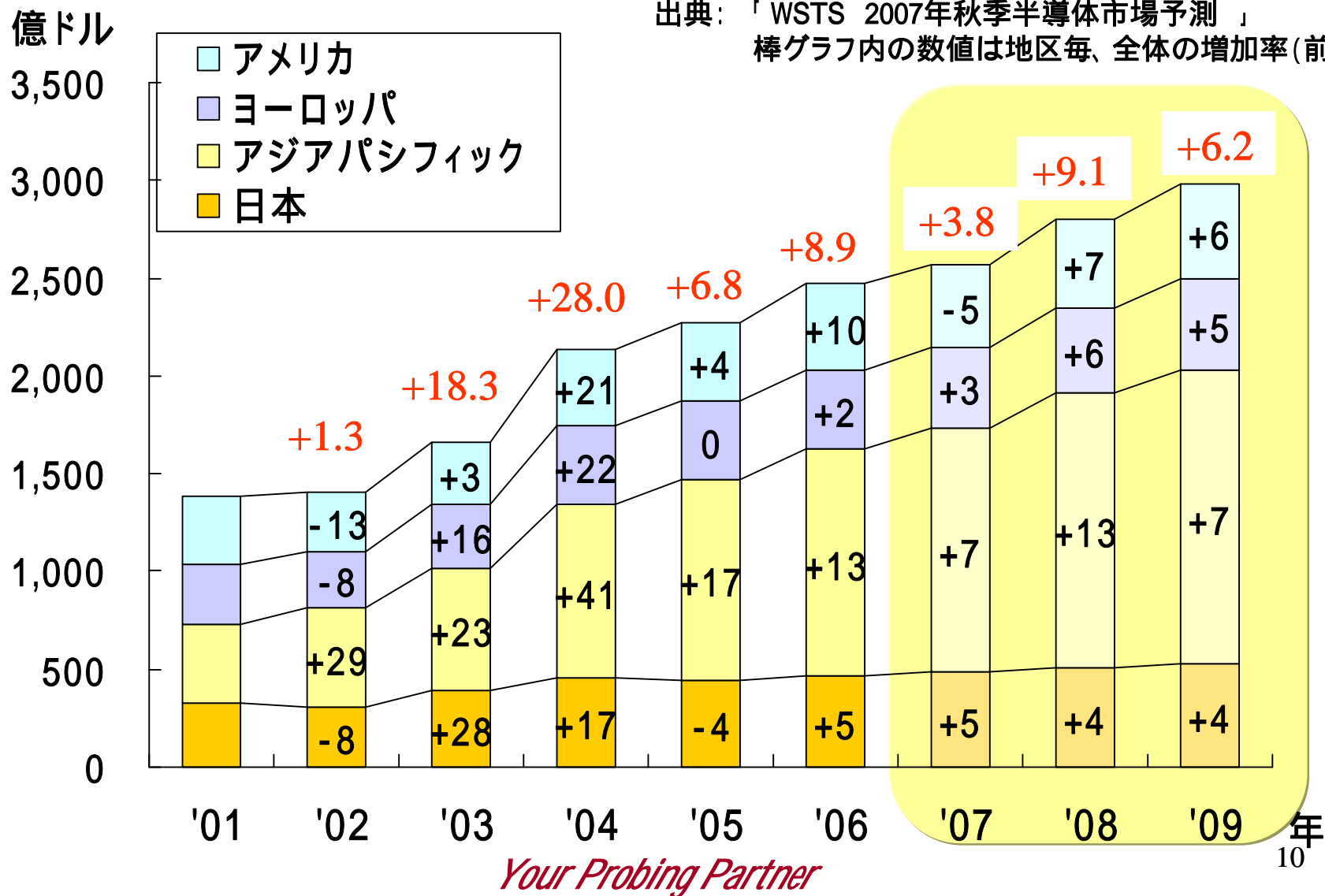
JEMのプローブカード



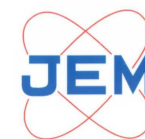
半導体市場 推移と予測



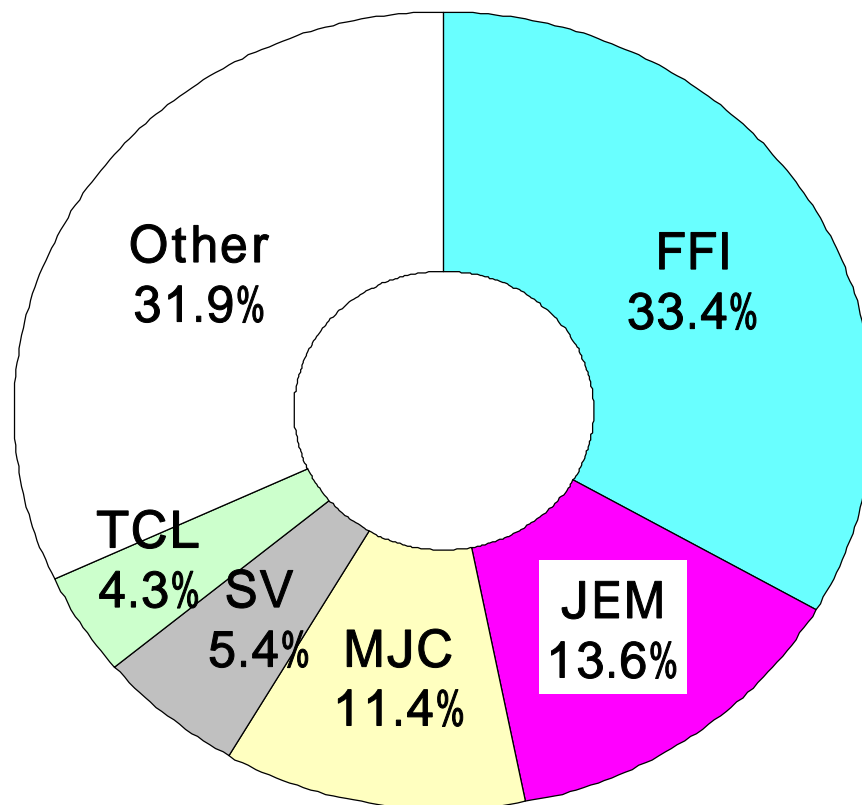
出典：「WSTS 2007年秋季半導体市場予測」
棒グラフ内の数値は地区毎、全体の増加率(前年比)



プローブカード世界シェア



(2006)



(Sources; VLSI Research Report)₁

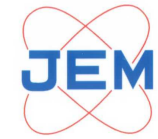
Your Probing Partner

会社/製品紹介

現状と展望

- ・ '07年度中間期のポイント
- ・ 重点戦略
- ・ '07年度通期見込

'07年度中間期のポイント



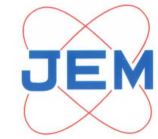
1. メモリー向けPCの不振と回復

- ・2Q(4~6月)は不振
市況低迷、価格競争激化で受注減
操業度低下で利益率圧迫
- ・3Q(7~9月)に受注回復

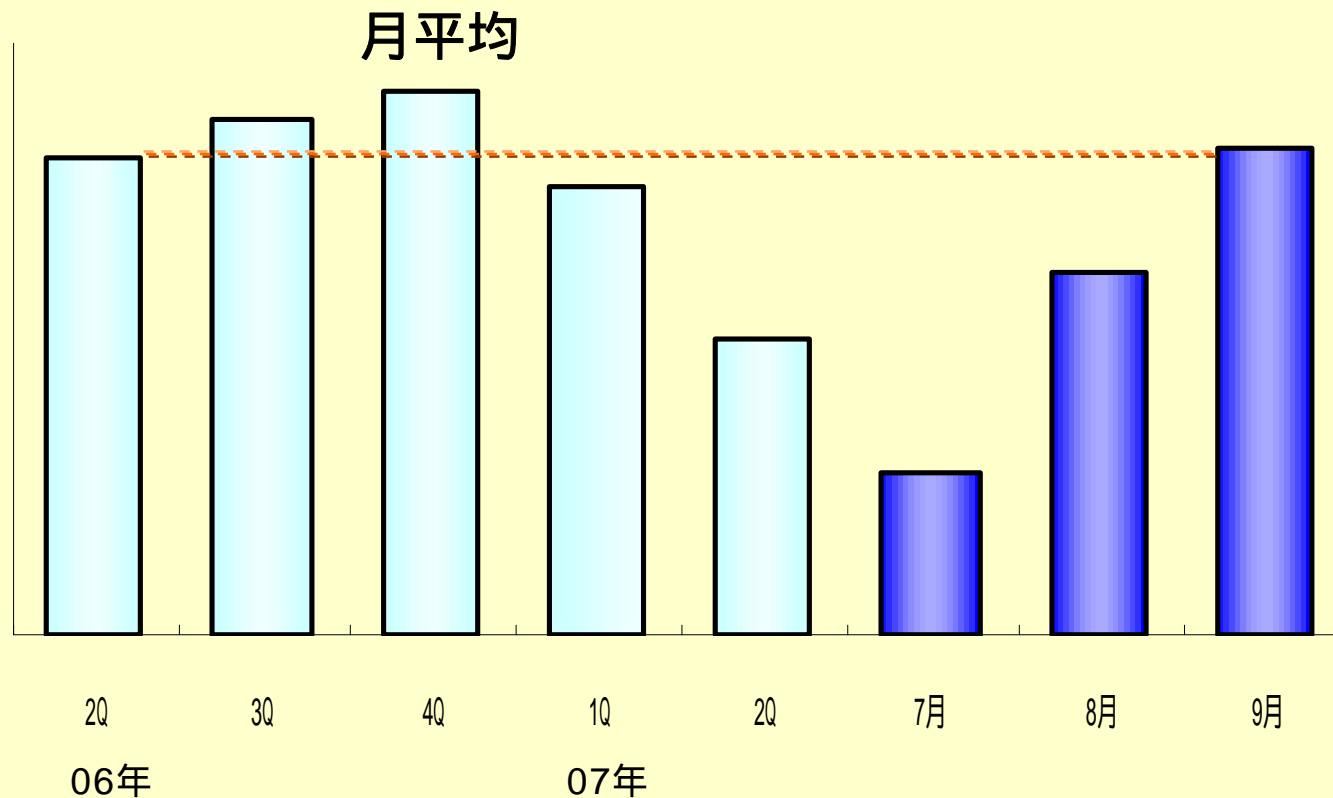
2. 海外子会社の健闘

3. MタイプPCの事業化の推進

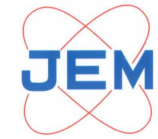
'07年度中間期のポイント



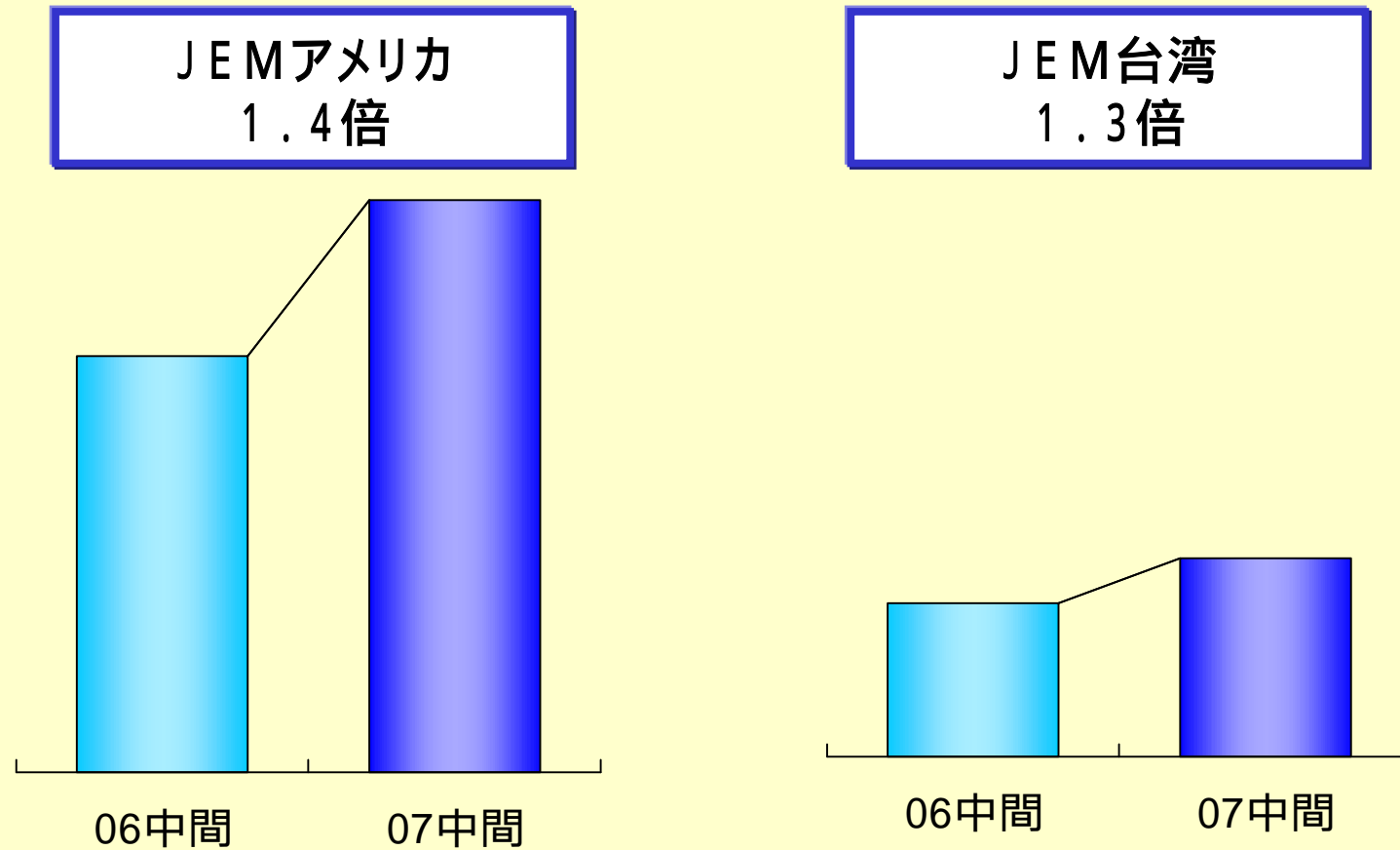
1. メモリー向けPCの不振と売上回復



'07年度中間期のポイント



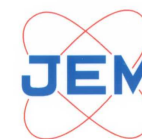
2. 海外子会社の健闘



3. MタイプPCの事業化の推進

- ・JEMファインテック設立
- ・量産ライン整備
- ・サンプル品の顧客評価と技術フォロー

'07年度中間連結業績



単位: 億円

	07年度中間 見込(8/7)	07年度中間 実績	達成率
売上高	63.1	64.6	102.4%
営業利益	4.5	4.9	109.7%
経常利益 (経常利益率)	5.1 (8.0%)	5.3 (8.3%)	105.0%
当期純利益	2.1	2.2	104.6%

会社/製品紹介

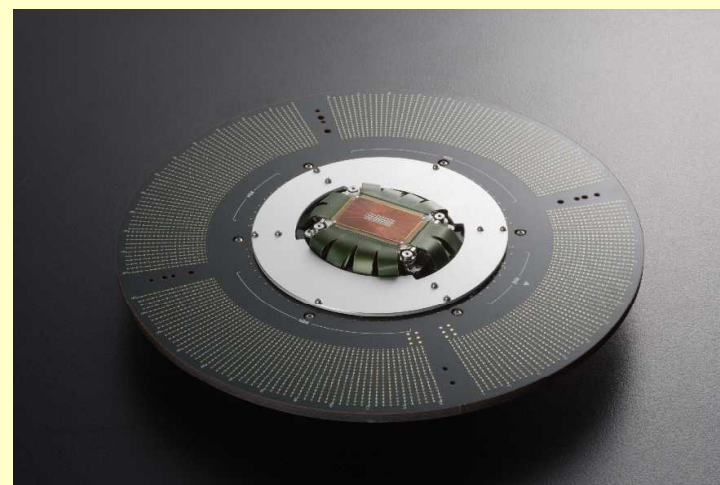
現状と展望

- ・ '07年度中間期のポイント
- ・ **重点戦略**
- ・ '07年度通期見込

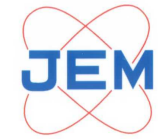
- ・ Mタイプの事業化
- ・ グローバル展開の加速
- ・ 既存製品の進化

1. JEMファインテック株式会社の設立
・プローブユニットの開発・製造

2. MAシリーズ
・LCD-Dr向け受注獲得
(マルチタイプ)
・SOC向けの開発加速



3. MCシリーズの開発加速

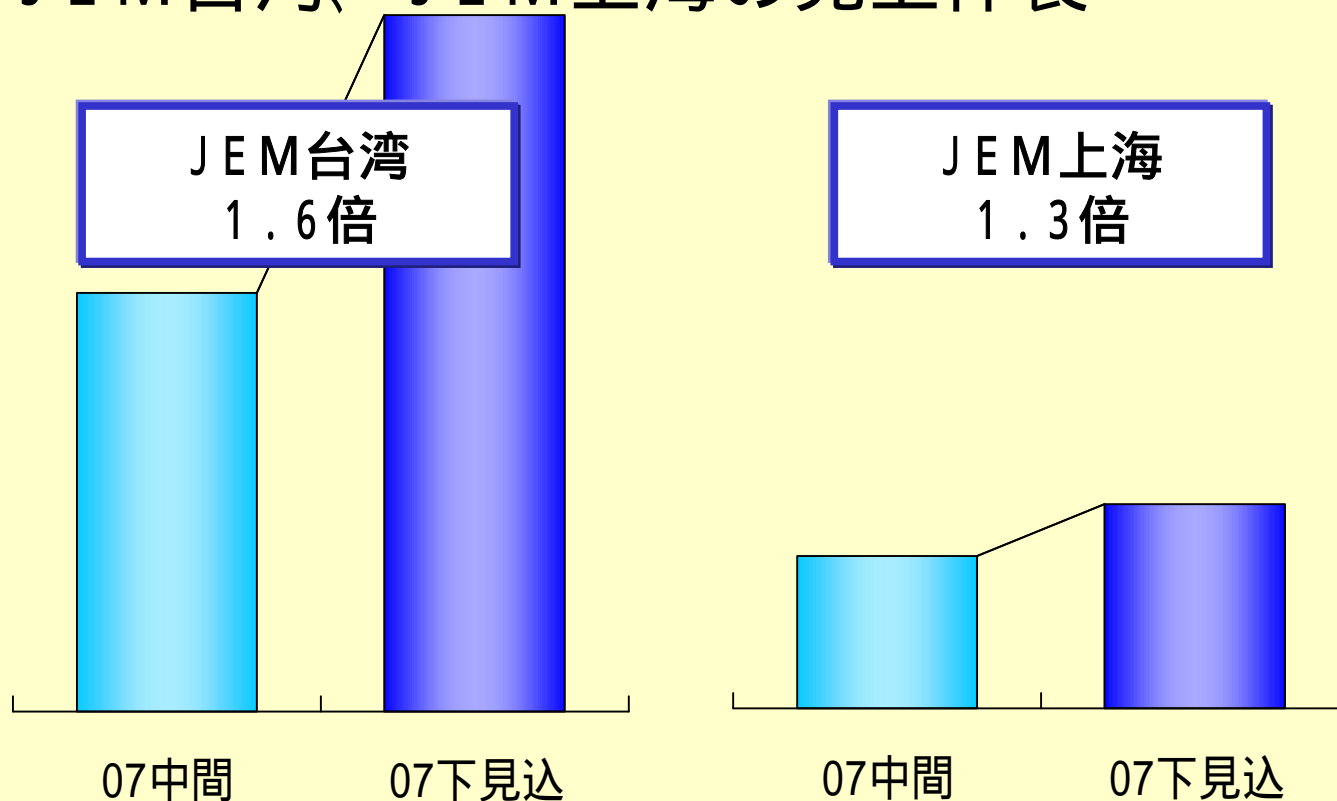


市場投入スケジュール

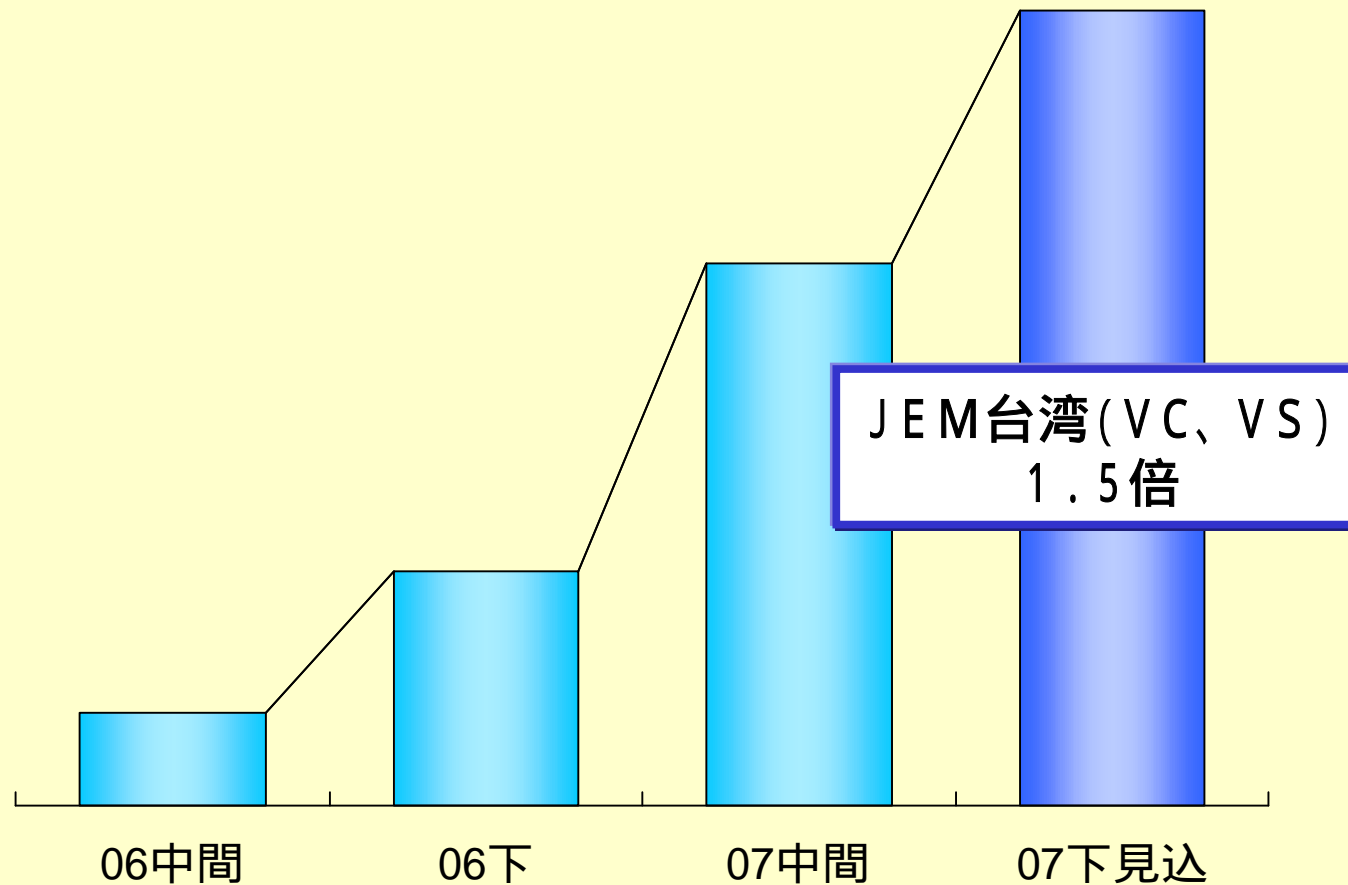
		07年	08年	09年
MA	LCD-Dr SoC	受注済、拡販 4Q		
MC	DRAM		3Q	
MB	SoC、MPU			2Q

1. アジアビジネスの拡大

・ JEM台湾、JEM上海の売上伸長

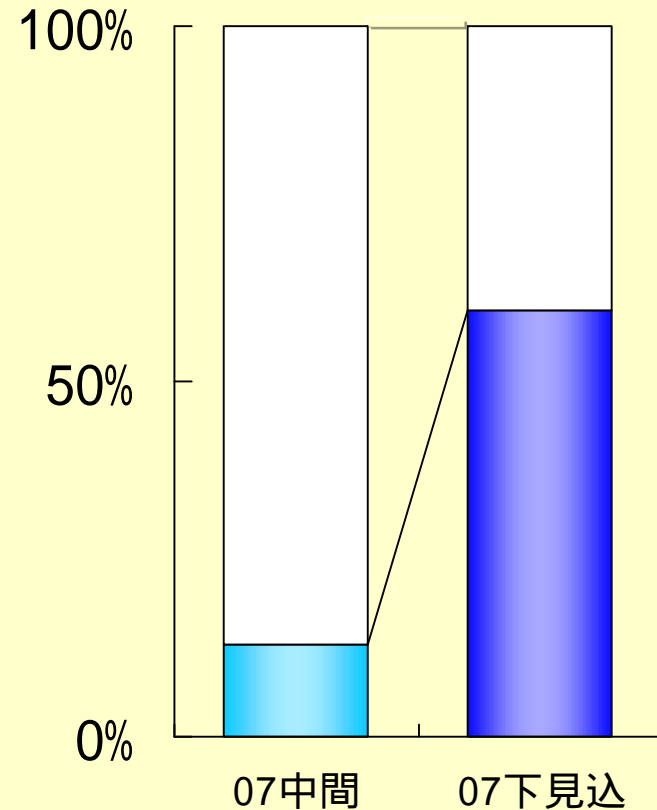


2. アドバンスドPC (VC、VS)の海外拡販

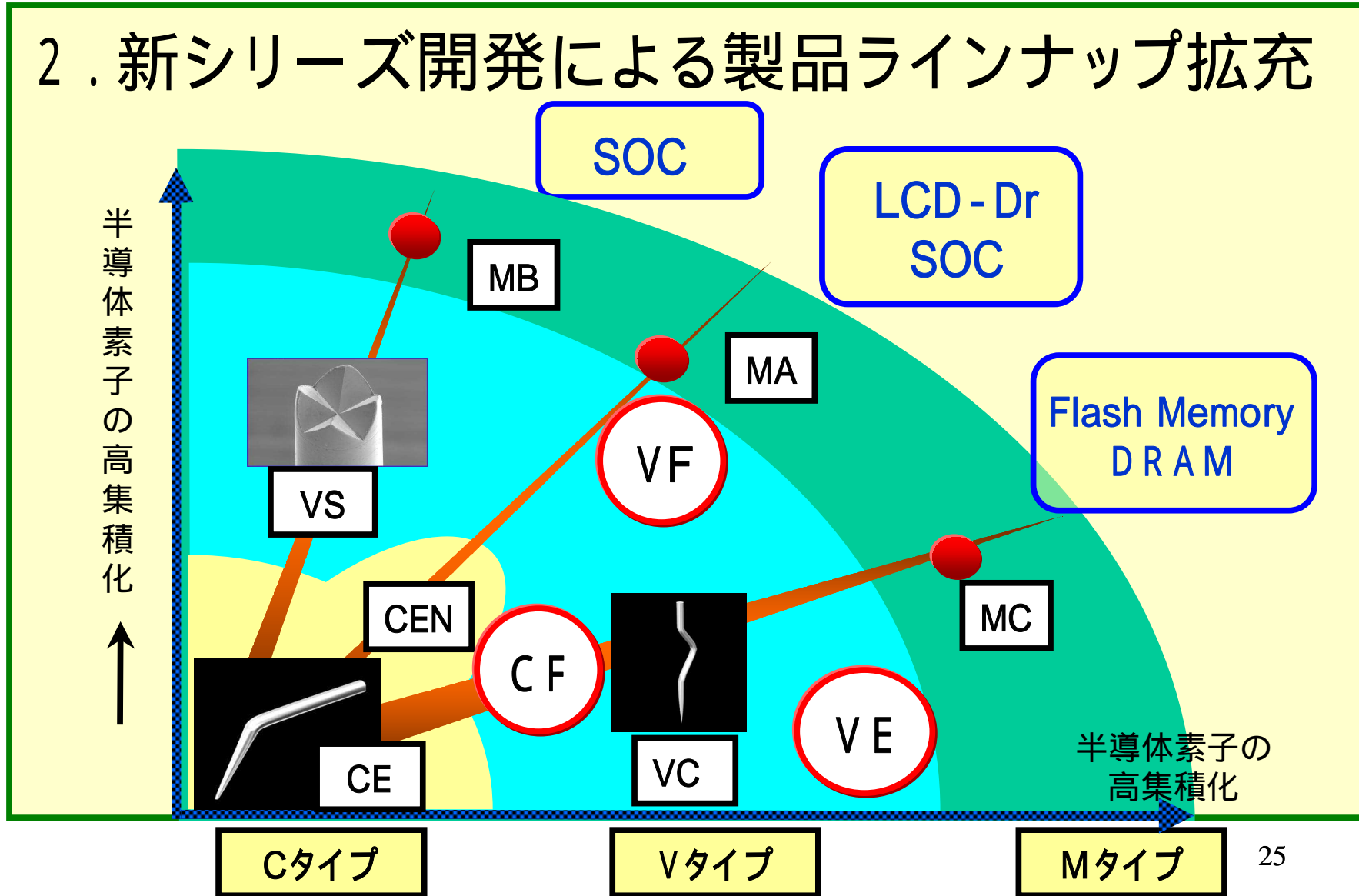


1. VCの競争力強化

- ・VC430の受注拡大
- ・メモリーIC向け
VCシリーズ中の
比率拡大



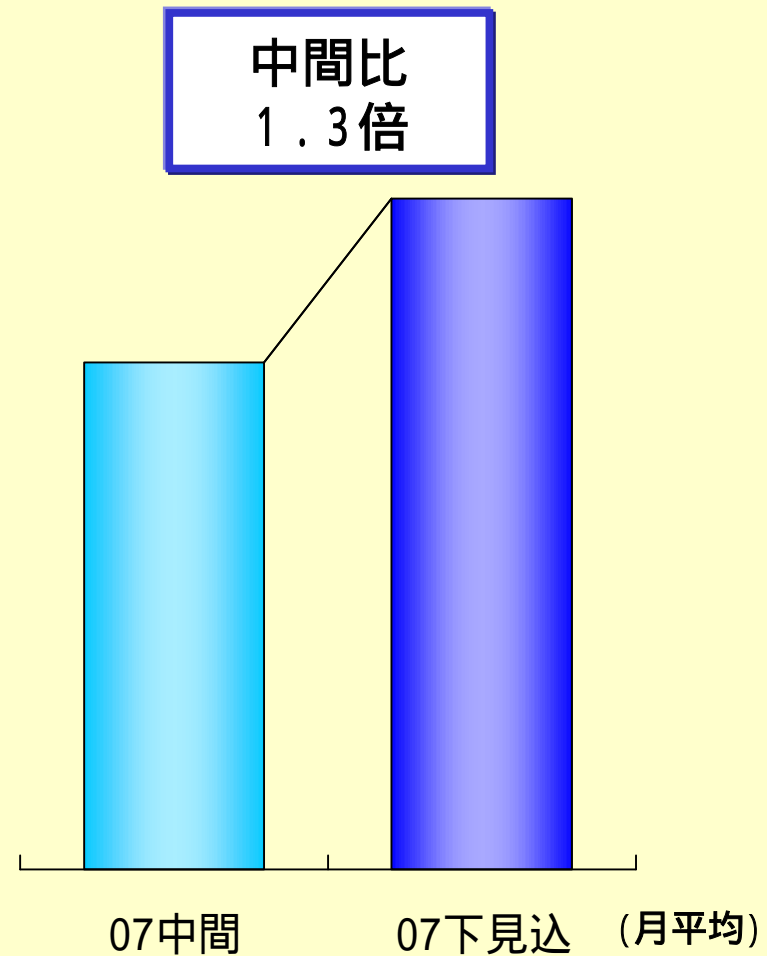
2. 新シリーズ開発による製品ラインナップ拡充



3. 新針材搭載PC

・SOC向けの拡販

重点顧客の受注
実績、見込

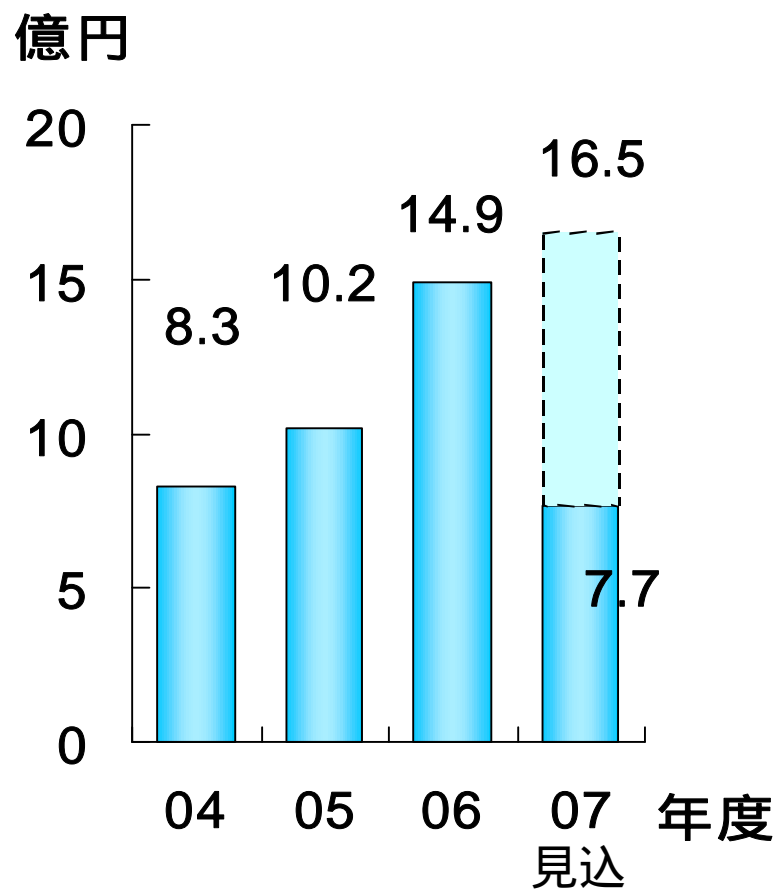


会社/製品紹介

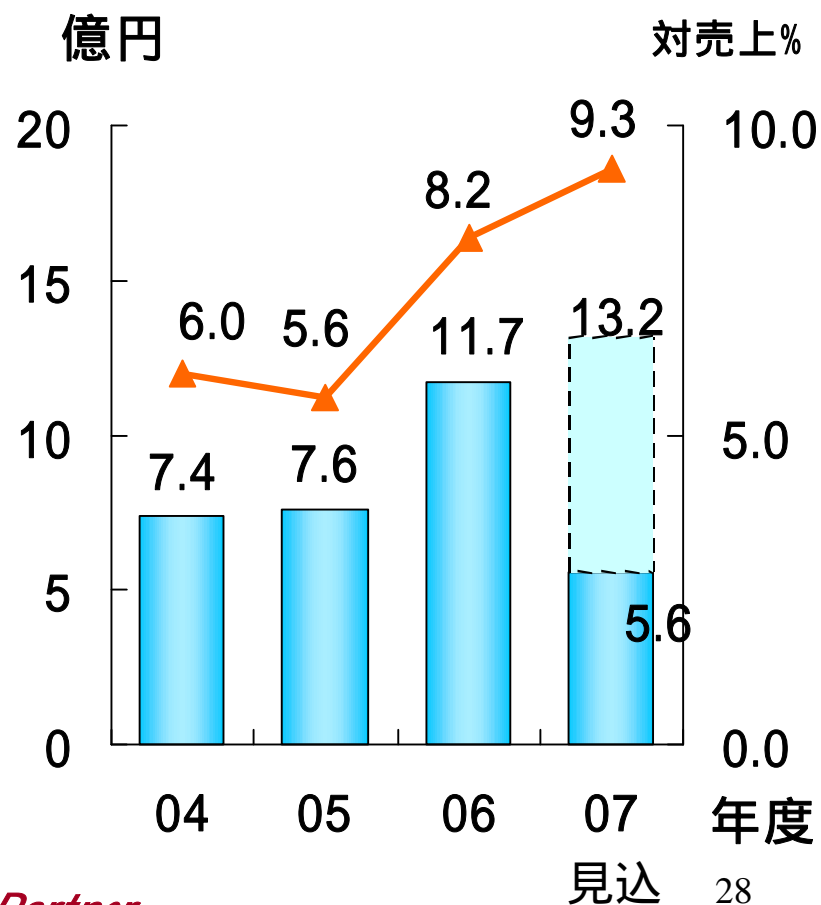
現状と展望

- ・ '07年度中間期のポイント
- ・ 重点戦略
- ・ '07年度通期見込

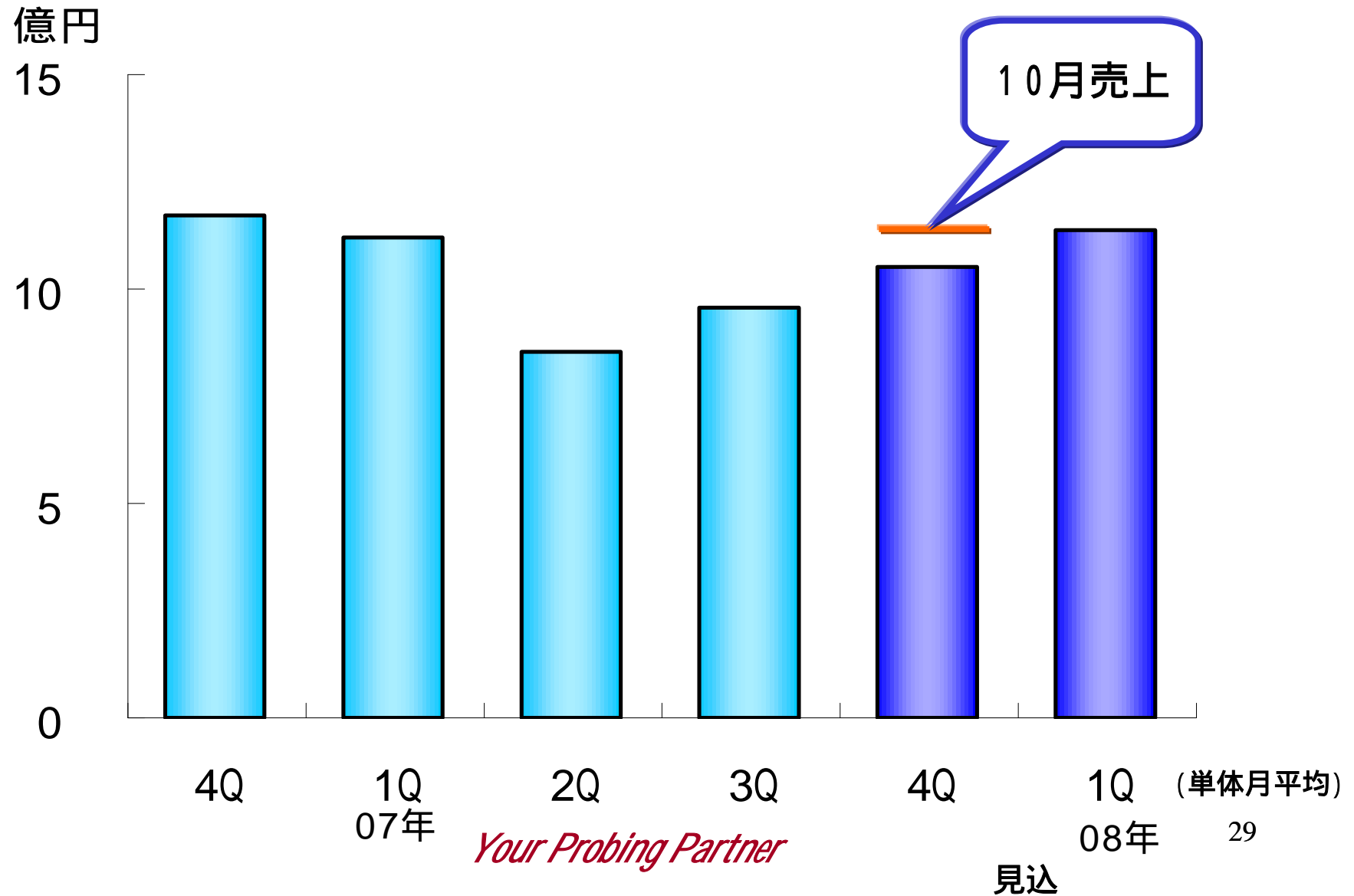
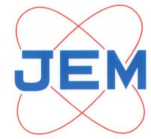
設備投資



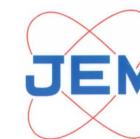
開発投資



'07年度通期見込 売上



'07年度通期連結業績見込



単位:億円

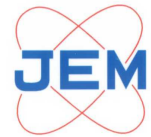
	06年度 通期実績	07年度 中間実績	07年度 通期見込	進捗率
売上高	162.1	64.6	141.1	45.8%
営業利益	28.3	4.9	14.2	34.7%
経常利益 (経常利益率)	28.4 (17.5%)	5.3 (8.3%)	14.6 (10.3%)	36.6%
当期純利益	17.6	2.1	7.3	30.0%

ありがとうございました

日本電子材料株式会社

連結貸借対照表

補足資料

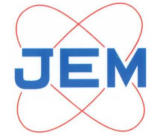


単位:百万円

	06年度中間	07年度中間	増減	備考
資産の部				
流動資産	11,408	10,912	-496	現金及び預金 1136 受取手形及び売掛金 -1602
有形固定資産	2,960	3,590	630	機械装置604
無形固定資産	231	357	126	
投資その他	1,543	1,353	-190	
資産合計	16,144	16,214	70	
負債の部				
流動負債	3,795	3,199	-596	買掛金 -576
固定負債	625	586	-39	
負債合計	4,421	3,785	-636	
純資産の部				
株主資本	11,635	12,274	639	利益剰余金 639
評価換算	86	154	68	
純資産合計	11,722	12,428	706	
負債純資産合計	16,144	16,214	70	

連結損益計算書

補足資料

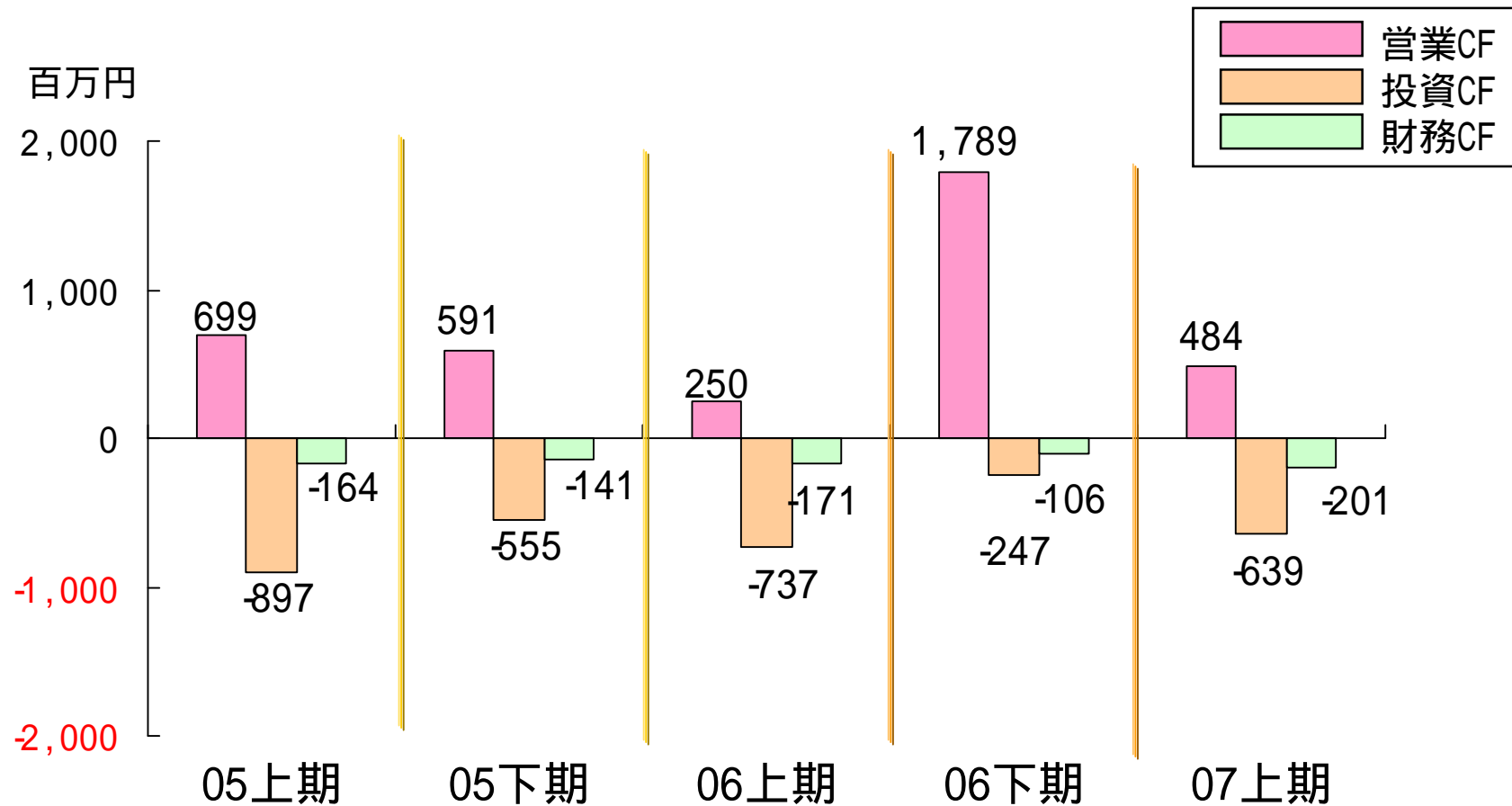
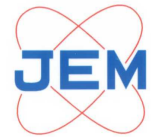


単位:百万円

	06年度中間		07年度中間		増減	備考
売上高	8,277	100%	6,463	100%	-1,814	
売上総利益	3,320	40.1	2,209	34.2	-1,111	操業度悪化
販管費	1,711	21.4	1,715	26.6	4	
営業利益	1,549	18.7	493	7.6	-1,056	
営業外収益	98	1.2	50	0.8	-48	
営業外費用	17	0.2	8	0.1	-9	
経常利益	1,630	19.7	535	8.3	-1,095	
特別利益	20	0.3	57	0.9	37	投資有価証券売却
特別損失	30	0.4	33	0.5	3	工場移転費用
税引前当期純利益	1,620	19.6	559	8.7	-1,061	
法人税等	591	7.2	339	5.3	-252	
当期純利益	1,028	12.4	219	3.4	-809	

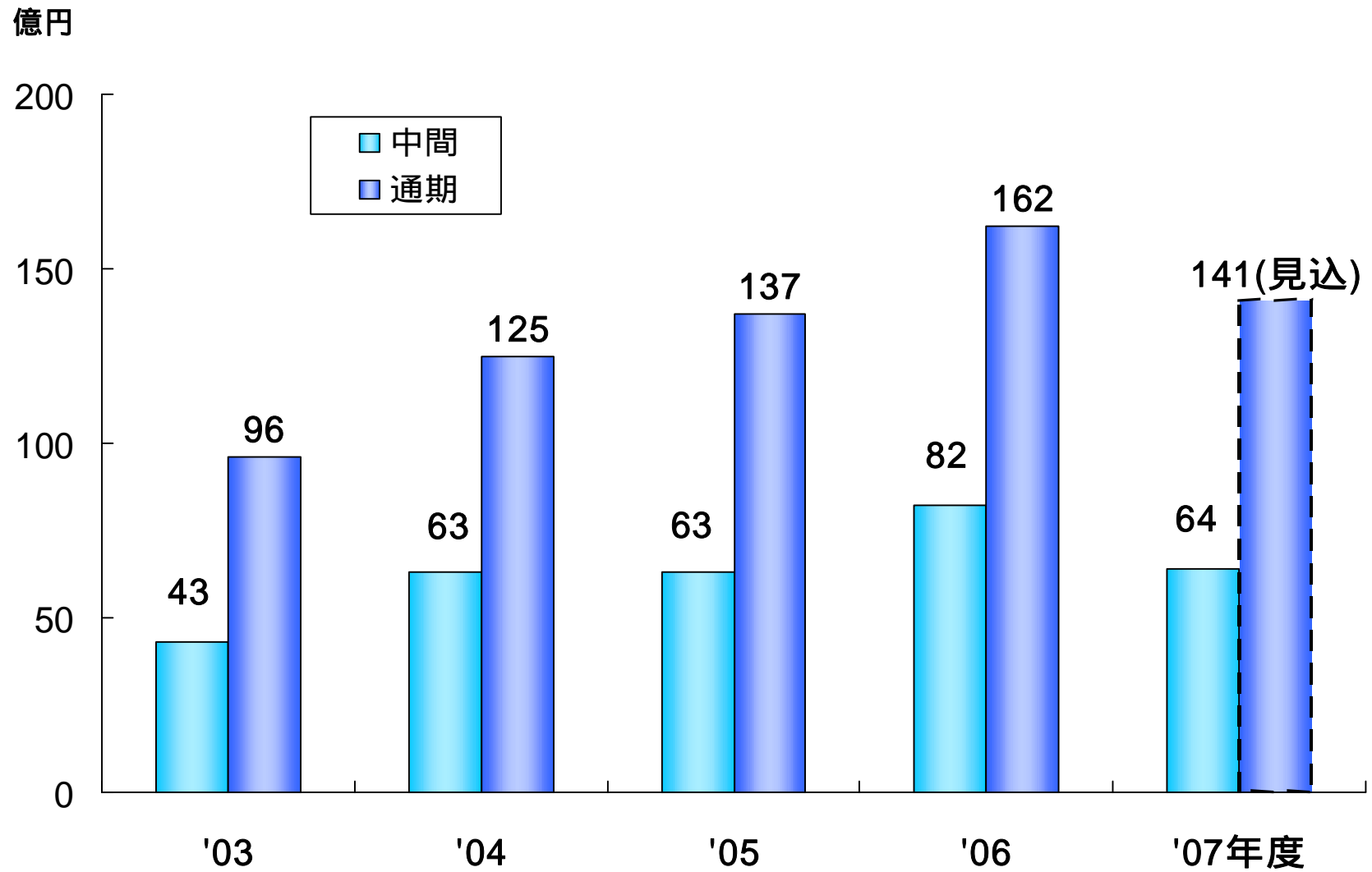
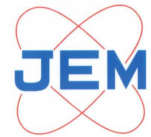
連結キャッシュ・フロー

補足資料



連結売上高推移

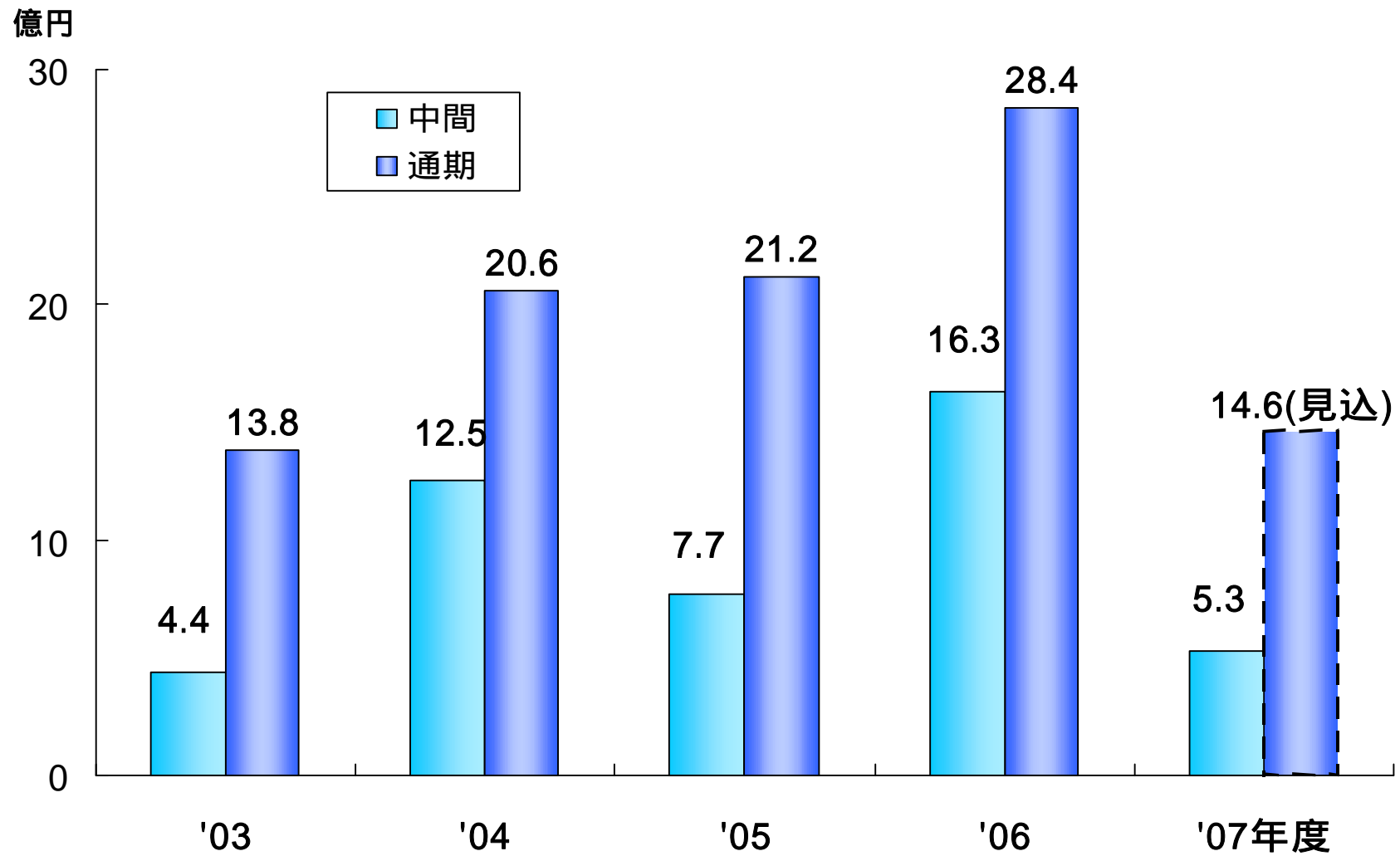
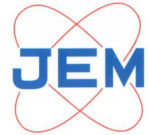
補足資料



Your Probing Partner

連結經常利益推移

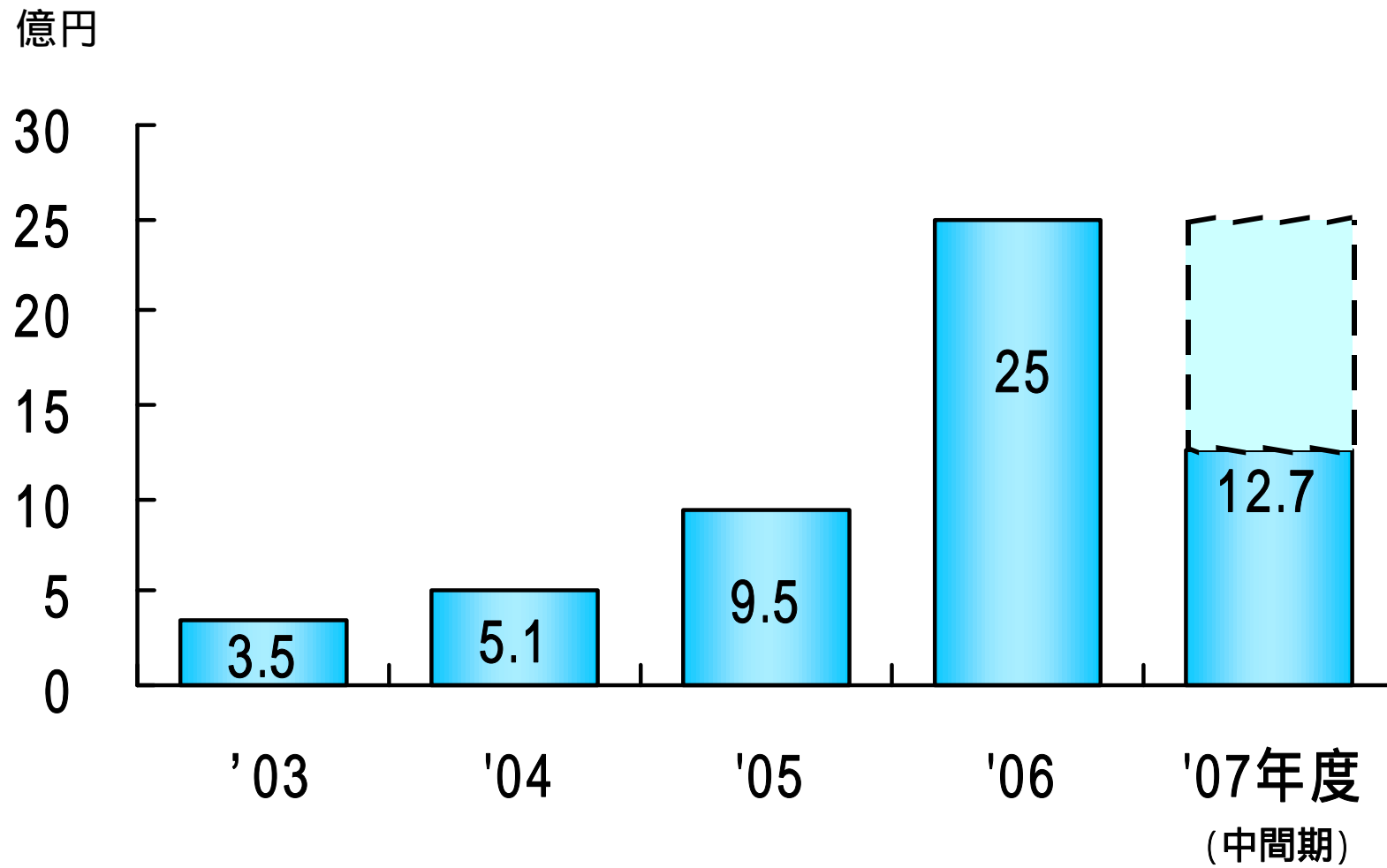
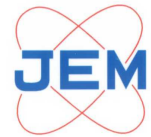
補足資料



Your Probing Partner

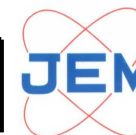
新事業売上高

補足資料

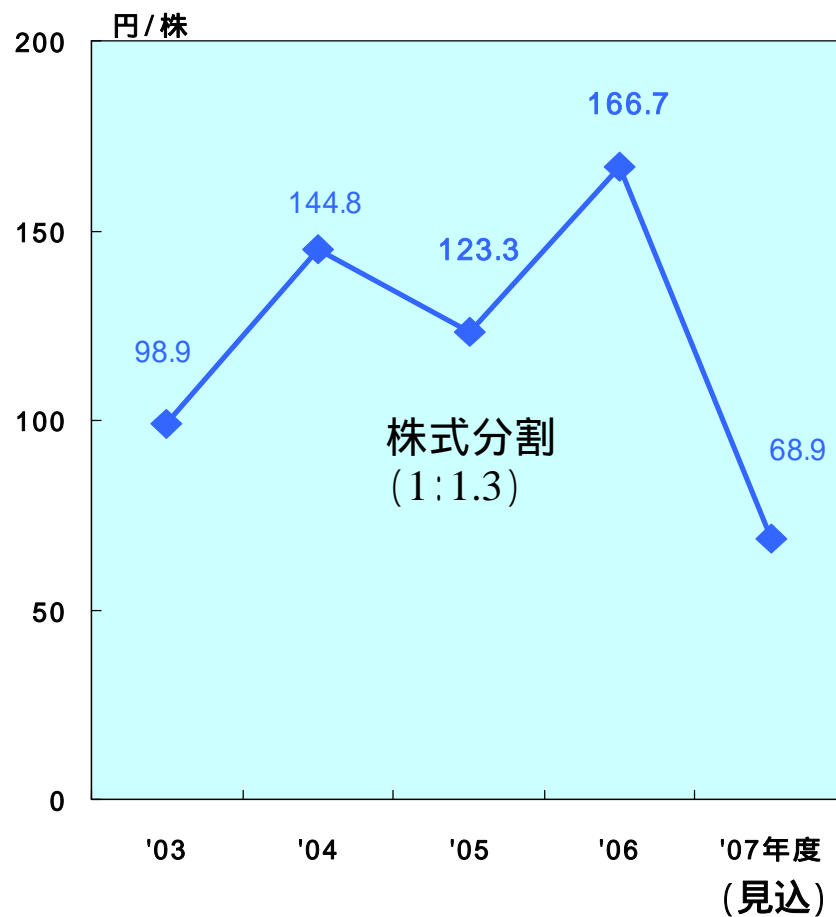


1株当たり情報(連結)

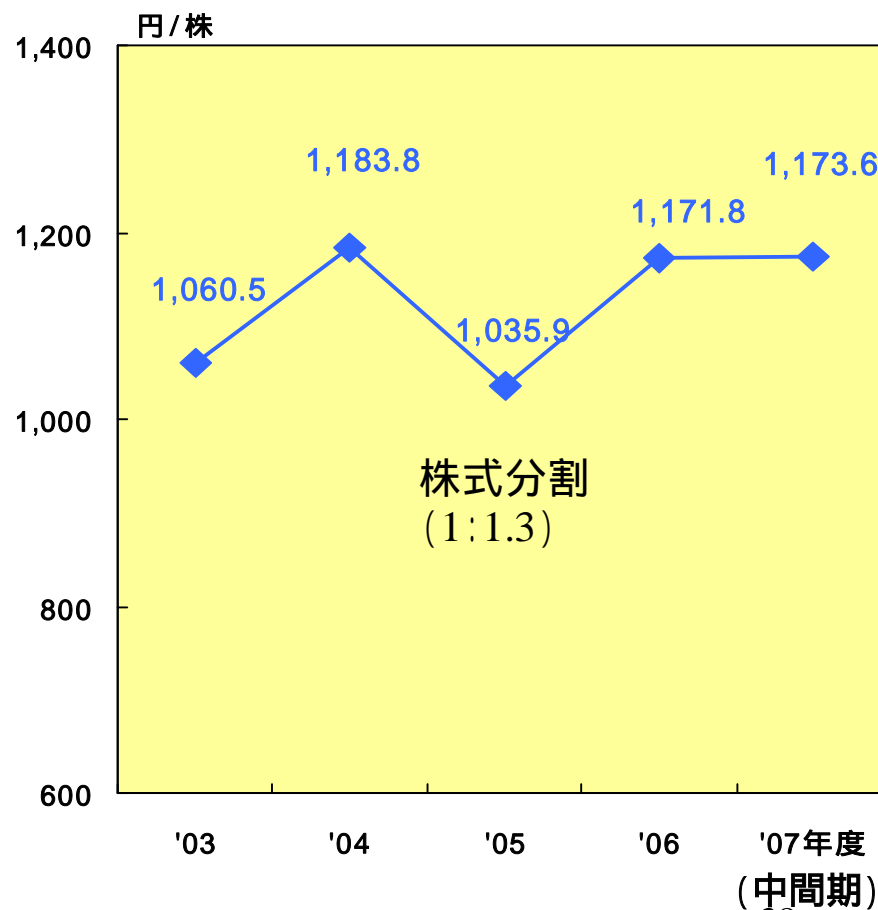
補足資料



1株当たり当期純利益



1株当たり純資産



減価償却

補足資料

